

Imagem meramente ilustrativa

Módulos de Memória "Unbuffered" DDR3 de 1 Gigabyte

MW01GN1037UA8 / MW01GN1339UA8

1 GByte, DDR3, PC3-8500 (1066 MHz) CL7/ PC3-10600 (1333 MHz) CL9, DIMM Unbuffered de 240 Pinos

Descrição:

Os **MW01GN1037UA8** e **MW01GN1339UA8** são Módulos de Memória de 1 Gigabyte, organizados como SDRAMs DDR3 de 128Mx64 bits. Cada módulo é composto por oito SDRAMs DDR3 128Mx8 em encapsulamento FBGA e uma EEPROM serial na função de SPD (Detecção de Presença Serial — Serial Presence Detection), montados em um módulo DIMM de 240 pinos com contatos dourados, segundo o padrão JEDEC.

Características:

- Mecânica DIMM de 240 pinos, *unbuffered*;
- Módulos single bank - Utilizam SDRAMs DDR3 128Mx8;
- Arquitetura DDR3 (*Double Data Rate*); duas transferências de dados por ciclo de *clock*;
- Controle de Terminação *On-Die* (ODT);
- Entradas de *dock* diferenciais;
- Tamanho de *Burst* (BL - *Burst Length*): 8 e 4 com *Burst Chop* (BC)
- Tempo de ciclo de *clock* (t_{CK} avg)
 - MW01GN1037UA8: 1.875 ns @ CL = 7
 - MW01GN1339UA8: 1.50 ns @ CL = 9
- Detecção de Presença por EEPROM serial (SPD)
 - Strobe* de dados bidirecional e diferencial (sinais DQS e /DQS);
 - Oito bancos internos para operação concorrente;
 - Tempo de Refresh para Ativo (t_{RFC}): 110 ns (mín);
 - Opção de Auto Precarga para cada acesso em burst;
 - Modos de *Auto-Refresh* e *Self-Refresh*;
 - Endereços de Linha: $A_0 \sim A_{13}$;
 - Endereços de Coluna: $A_0 \sim A_9$;
 - Endereços de Banco: $BA_0 \sim BA_2$;
 - Interface SSTL_15: VDD = 1.5 V \pm 0.075 V;
 - Período de *Refresh* (ver nota 6 abaixo):
 - 0°C \leq TC \leq +85°C : 7.8 μ s
 - +85°C < TC \leq +95°C: 3.9 μ s

Características DC:

(TC=0°C a +85°C, VDD, VDDQ = 1.5V \pm 0.075V)

Parâmetro	Símbolo	MW01GN1037UA8	MW01GN1339UA8	Unid.	Notas
		máx.	máx.		
Corrente de Operação (ACT=PRE)	IDDD0	800	880	mA	
Corrente de Operação (ACT-READ-PRE)	IDDD1	960	1040	mA	
Corrente de Precarga - <i>Power Down Standby</i>	IDDD2P1	280	320	mA	Saída rápida de PD Saída lenta de PD
	IDDD2P0	96	96	mA	
Corrente de Precarga - <i>Quiet Standby</i>	IDDD2Q	424	480	mA	
Corrente de Precarga - <i>Standby</i>	IDDD2N	440	520	mA	
Corrente de <i>Power Down</i> (Ativo)	IDDD3P	280	320	mA	Sempre Saída Rápida
Corrente de <i>Standby</i> (Ativo)	IDDD3N	456	496	mA	
Corrente de Operação	IDDD4R	1280	1600	mA	Burst (leitura) Burst (escrita)
	IDDD4W	1520	1760	mA	
Corrente de Refresh (Burst)	IDDD5B	1760	1920	mA	

Características AC:

(TC=0°C a +85°C, VDD, VDDQ = 1.5V \pm 0.075V, VSS, VSSQ = 0V)

Parâmetro	MW01GN1037UA8		MW01GN1339UA8		Unid. (Notas)
	min.	máx.	min.	máx.	
tAA	13,91	20	13,91	20	ns
tWR	15	-	15	-	ns
tRCD	13,125	-	13,5	-	ns
tRRD	7,5	-	6	-	ns
	4	-	4	-	nCK
tRP	13,125	-	13,5	-	ns
tRAS	37,5	9 x tREFI	36	9 x tREFI	ns (7)
tRC	50,625	-	49,5	-	ns
tRFC	110	-	110	-	ns
tWTR	7,5	-	7,5	-	ns
	4	-	4	-	nCK
tRTP	7,5	-	7,5	-	ns
	4	-	4	-	nCK
tREFI	-	7,8	-	7,8	μ S (6, 7)
tREFI +85°C \leq TC \leq +95°C	-	3,9	-	3,9	μ S (6, 7)

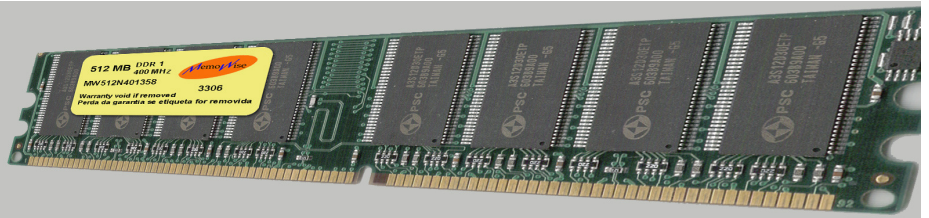
Notas:

- Especificação do componente DDR3 SDRAM.
- Em todas as condições, VDDQ deve ser menor ou igual a VDD.
- VDDQ varia com VDD. Os parâmetros AC são medidos com VDD e VDDQ conectados entre si.
- O ruído de pico AC em VREF não pode permitir que VREF varie mais do $\pm 1\%$ de VDD em relação a VREF (DC) (para referência: aproximadamente ± 15 mV)
- Para referência: aproximadamente $VDD/2 \pm 15$
- Durante a operação na faixa +85°C \sim +95°C (TC = temperatura do encapsulamento dos CIs DRAM) deve-se observar o seguinte:
 - Comandos de Refresh devem ser dados no dobro da frequência, portanto t_{REF} deve ser reduzido para 3.9 μ s
 - Se for usado Self-Refresh, é mandatório utilizar Manual Self-Refresh com Capacidade de Faixa Estendida de Temperatura (bits MR2 [A6, A7] = [0, 1]) ou o Modo Auto Self-Refresh deve ser habilitado (bits MR2 [A6, A7] = [1, 0]).
 - tREFI depende da temperatura do encapsulamento dos CIs (TC)

Todos os valores nesta folha de dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Memowise não assume nenhuma responsabilidade pelo uso desta informação, nem pela infração de patentes ou outros direitos de terceiros que possam resultar de seu uso.

AVISO: NÃO UTILIZAR EM EQUIPAMENTOS DE SUPORTE À VIDA

NÃO SE AUTORIZA O USO DOS PRODUTOS MEMOWISE COMO COMPONENTES CRÍTICOS EM DISPOSITIVOS OU SISTEMAS DE SUPORTE À VIDA SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO POR ESCRITO DE MEMOWISE TECNOLOGIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.



Módulos de Memória "Unbuffered" DDR3 de 1 Gigabyte - MW01GN1037UA8 / MW01GN1339UA8

Dimensões

Todas as dimensões em milímetros (mm)
A tolerância é ± 0.1 mm exceto onde diretamente indicado

